

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-025

鸿利智汇集团股份有限公司

关于关联方归还逾期借款的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联借款情况概述

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月25日、2021年9月13日召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公司（原名：“东莞市金材五金有限公司”，以下简称“金材科技”）80%股权及债权。金材科技作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至2021年8月金材科技向公司借款余额为19,691.39万元。2021年9月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定上述欠款由金材科技以分期付款的方式在2027年9月30日还清。

金材科技因处于转型关键期，对流动资金需求较大，导致其未按《还款协议》归还2025年9月30日到期的本金2,633.20万元。金材科技于2025年12月和2026年3月归还部分逾期本金合计1,200万元，仍有逾期未归还的本金1,433.20万元。具体内容详见在巨潮资讯网发布《关于向关联方提供借款逾期的公告》（公告编号：2025-055）、《关于关联方归还逾期借款的进展公告》（公告编号：2025-064）、《关于关联方归还逾期借款的进展公告》（公告编号：2026-019）。

二、还款进展情况

经公司持续督促，近日收到金材科技归还的部分逾期本金400万元。截止公告披露日，剩余未还本金为6,445.88万元，其中逾期应归还本金为1,033.20万元。公司将继续密切关注金材科技的生产经营与资金状况，督促其履行还款义务，切实维护公司合法权益。

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防

范投资风险。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年4月20日